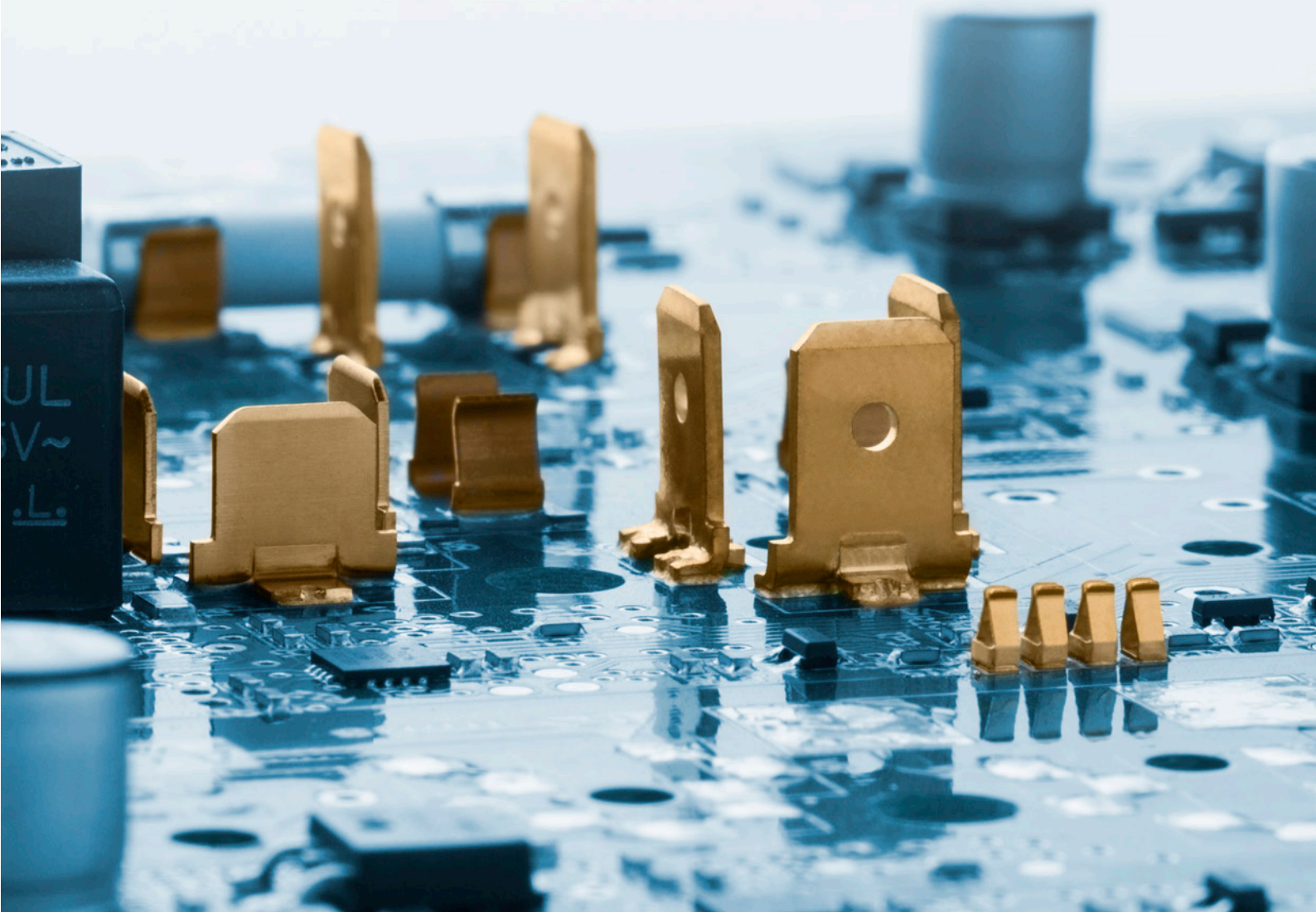


Vogt AG Verbindungstechnik kapcsolatokat teremtünk



SMD VÁLASZTÉK

Rugós érintkezők


Csavaros rögzítések

Forrasztóhidak




Biztosítéktartók

Csúszósaru csapok


SMD rugós érintkezők

Cikkszám	Megnevezés	Anyag	Felület	Csomagolási egység
	400.20 SMD rugós érintkező	rézberillium	fémtisztá	zacskó (250 db)
	400.22 SMD rugós érintkező	rézberillium	aranyozott	zacskó (250 db)
	400.80 SMD rugós érintkező	rozsdamentes acél	fémtisztá	zacskó (250 db)
	400.82 SMD rugós érintkező	rozsdamentes acél	aranyozott	zacskó (250 db)



SMD csavaros rögzítések

Cikkszám	Megnevezés	Anyag	Felület	Csomagolási egység
	408.60 SMD csavaros rögzítés	sárgaréz	fémtisztá	zacskó (250 db)
	408.68 SMD csavaros rögzítés	sárgaréz	ónozva	zacskó (250 db)
	408068 SMD csavaros rögzítés	sárgaréz	ónozva	átlátszó kiserelés (500 db)




SMD forrasztóhidak

Cikkszám	Megnevezés	Anyag	Felület	Csomagolási egység	
	410.48	SMD forrasztóhíd	Réz	ónozva	zacskó (250 db)

SMD biztosítéktartók

Cikkszám	Megnevezés	Anyag	Felület	Csomagolási egység	
	420.28	SMD biztosítéktartó	bronz	ónozva	zacskó (1000 db)
	4200.28	SMD biztosítéktartó	bronz	ónozva	átlátszó kiszerezés (1000 db)

SMD csúszósaru csapok

Cikkszám	Megnevezés	Anyag	Felület	Csomagolási egység	
	450.60	SMD csúszósaru csap	sárgaréz	fém-tiszta	zacskó (500 db)
	450.64	SMD csúszósaru csap	sárgaréz	reflow ónozva	zacskó (500 db)
	4500.64	SMD csúszósaru csap	sárgaréz	reflow ónozva	átlátszó kiszerezés (500 db)

SMD részegységek bliszterezése

Az egyre inkább teljesen automatizált NYÁK-beültetések elterjedésével - a piaci követelményekhez igazodva - mi is kiszélesítettük SMD alkatrész palettánkat. Ezek a termékek stancolás és megfelelő felületbevonatolás után a terméket védő, ugyanakkor átlátszó csomagolásban kerülnek forgalomba.

www.vogt.ch



SMD

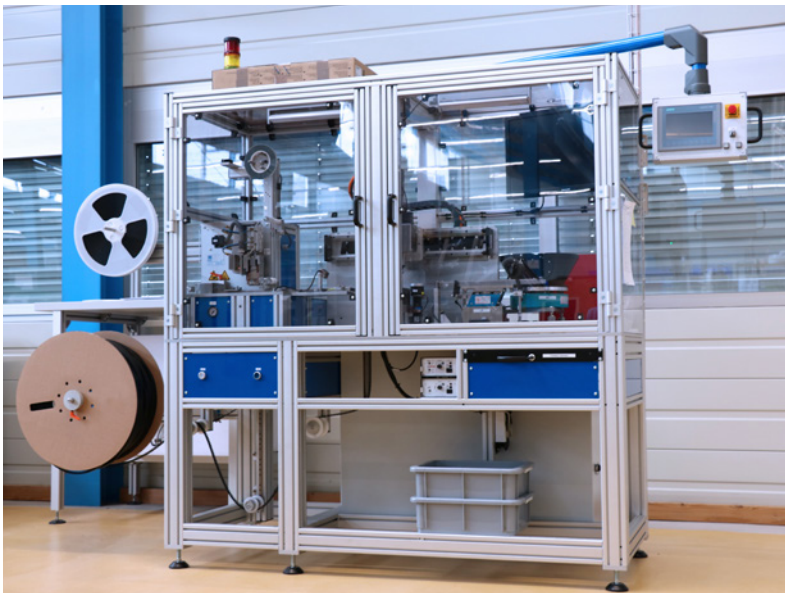
Racionális és kímélő feldolgozás

Az SMD rövidítés az angol Surface Mounted Devices kifejezésből származik, amely egy NYÁK felületen szerelendő elemére utal. Különösképp a kis méretű alkatrészeket célszerű ezzel a technológiával racionálisan és ugyanakkor kímélően beültetni. Amíg a hagyományos "átlukasztó" technológiával (THT, Through Hole Technology) a gyártási folyamathoz több lépésre van szükség, addig az SMD alkatrészt egy menetben felhelyezik a NYÁK rézzel kasírozott felületére és be is forrasztják.

A direkt felületi szerelés lehetővé teszi a kétoldali feldolgozást és probléma mentesen alkalmazható kisméretű kompakt házakban is, mint például a mobiltelefonokban vagy orvosi műszerekben. A fúrásimunka elmaradásával a gyártás felgyorsul és gazdaságosabbá válik.

Bliszterezés

Új lehetőségek



A Vogt AG-nál több fajta bliszterezős sort használnak csomagolásra. A legújabb típusokon lehetőség nyílik többféle tétel nagyságú és többféle méretű termék automatikus csomagolására, akár kis mintamennyiségek esetében is. Szükség szerint egy kameraegység külön ellenőrzi az asszimmetrikus cikkek helyes elhelyezkedését.

